下面,我們針對此線性區提出兩個重要觀念。第一,由圖 4-4 可看出,僅當 V_D 很小時, I_D 才與 V_D 成近似線性關係;隨著 V_D 的增加, I_D - V_D 曲線的斜率逐漸減小(也代表 I_D 的增量逐漸和緩),直到 V_D 等於 V_D 的。第二,在下一節中,我們將會推導理想的汲極電流 I_D 與汲極電壓 V_D 間的關係式。對於 I_D I_D 和 I_D 不 I_D 可能 I_D 可能

$$I_{D} = \mu_{n} C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{G} - V_{T}) V_{D} - \frac{V_{D}^{2}}{2} \right]$$
 (4.3)

其中 μ_n 為電子遷移率, C_{ox} 為氧化層電容,W 為通道寬度,而 L 為 通道長度。由(4.3)式,我們可以驗證前面的討論:(a)在「線性區」, I_D 與 V_D 的關係實際上為拋物線(不為線性);但當 V_D 很小時,(4.3) 式中的 V_D^2 2 項可忽略, I_D 才與 V_D 成近似線性關係。(b)當 $V_D = V_{Dsat}$ 時, 曲線斜率為零,意即:

$$\left. \frac{\partial I_{D}}{\partial V_{D}} \right|_{V_{D} = V_{Der}} = 0 \tag{4.4}$$

由上式,我們同樣也可得到(4.2)式的結果, $V_{Dsat}=V_G-V_T$ 。

(3)飽和區(saturation region):若汲極電壓繼續增加使得 $V_D > V_{Dsat}$ 時,則夾止點(pinch-off point)會由圖 4-4(b)中的位置移向圖 4-4(c)顯示的源極端(即通道長度改變 $\Delta L = L - L'$)且夾止點的電壓保持在 V_{Dsat} 。在此狀況下,載子(即電子)由源極進入通道朝汲極方向移動,然後在夾止點這位置上注入汲極空乏區,再藉由空乏區區域中的高電場(請回顧圖 2-5 與圖 2-7)被「掃(sweep)」至汲極接觸區。如果通道改變量 ΔL 遠小於原來通道長度 L 時(注意:這是對長通道 MOSFET 元件,常作的一個假設),當 $V_D > V_{Dsat}$ 時,汲極電流 I_D 基本上是不變的,並將之定義為汲極飽和電流(saturation drain current) I_{Dsat} 。這是因為夾止點的電壓仍為 V_{Dsat} ,因此由源極流到夾止點的電子數目(也就是由汲極流向源極的電流)保持不變。這個 $I_D - V_D$ 的特性被稱為飽和區如圖 4-4(c)所